|  |
| --- |
| **Başvuru Sahibine Ait Bilgiler** |
| **Adı/Unvanı** |  | Başvuru Tarihi |  |
| **Adresi** |  |
| **Telefon/Faks** |  | e-posta |  |
| **Deney Yapılacak Numuneye Ait Bilgiler** |
| **Sıra No** | **Cihaz Tipi** | **Marka** | **Model** | **Seri No veya Miktar** | **Açıklama** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **Talep Edilen Deneylere Ait Bilgiler** |
| **EMC Deneyleri** |  | **Standart No\*** | **Versiyon** |
| Ürün Standardı: |  |  |
| **Tüm deneyler** | [ ]  |  |  |
| **Belirtilen deneyler:**1. Işınımla Bağışıklık……………………………………………………………
2. Işınımla Yayınım……………………………………………………………...
3. İletimle Bağışıklık…………………………………………………………….
4. Elektrostatik Boşalma…………………………………………………………
5. Ani Voltaj Yükselmesi (Surge) …………………………………….
6. Elektriksel Hızlı Geçici Rejim / Patlama Bağışıklık………………………….
7. Gerilim Çökmesi, Kısa Kesilmeler, Dalgalanmalar…………………………..
8. İletimle Yayınım………………………………………………………………
 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |
| **Deney Talebine İlişkin Özel Bilgiler:**  |
| **RF Deneyleri** |  | **Standart No\*** | **Versiyon** |
| Ürün Standardı: |  |  |
| **Tüm deneyler** | [ ]  |  |  |
| **Belirtilen deneyler:**1. Çıkış Gücü ……………………………………………………………………
2. İstenmeyen Yayınlar ………………………………………………………...
3. Frekans Hatası ……….……………………………………………………….
4. Frekans Sapması …………………………………………………
5. Yan Kanal Gücü ……………………….…………………………………….
6. Işıma Örüntüsü ………………………………………………….
7. Ortalama Kullanılabilir Hassasiyet …………………….…………………..
8. Yan Kanal Seçiciliği …………………………………………………………
 | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  |
| **Deney Talebine İlişkin Özel Bilgiler:**  |  |
| **Açıklama:**  |
| **\* Detaylı bilgi için PGM’ye başvurunuz.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SAR Deneyleri** |  | **Standart No\*** | **Versiyon** |
| Ürün Standardı: |  |  |
| **Tüm deneyler** | [ ]  |  |  |
| **Belirtilen deneyler:**1. Özgül Soğurma Oranı(Gsm 900)……………………………………………...
2. Özgül Soğurma Oranı(Gsm 1800)…………………………………………….
3. Özgül Soğurma Oranı (3G)…………………………………………………...
4. Özgül Soğurma Oranı (HSDPA)……………………………………………...
 | [ ] [ ] [ ] [ ]  |
| **Deney Talebine İlişkin Özel Bilgiler:**  |
| **LVD Deneyleri** |  | **Standart No\*** | **Versiyon** |
| Ürün Standardı: |  |  |
| **Tüm deneyler** | [ ]  |  |  |
| **Belirtilen deneyler:** |  |  |  |
| 1.6 Güç arayüzü (1.6.2 hariç)……………………….. | [ ]  | 3.4 Şebeke kaynağından bağlantının kesilmesi…... | [ ]  |
| 1.6.2 Giriş Akımı……………………………............. | [ ]  | 3.5 Cihazların birbirine bağlanması……………… | [ ]  |
| 1.7 İşaretleme ve Talimatlar (1.7.11/13 hariç)……. | [ ]  | 4.1 Kararlılık……………………………………... | [ ]  |
| 1.7.11/13 Etiket Dayanıklılığı……………………... | [ ]  | 4.2.3 + 4.2.4 Sabit Kuvvet Deneyi……………...... | [ ]  |
| 2.1 Elektrik çarpması ve enerjitehlikelerinden korunma (2.1.1.7 hariç)…………...... | [ ]  | 4.2.6 Düşme deneyi……………………………….4.3 Tasarım ve üretim…………………………….. | [ ]  |
| [ ]  |
| 2.1.1.7 Deşarj Olma Süresi (Cihazdakikapasitörlerin boşaltılması)………………………...... | [ ]  | 4.3.8 Bataryalara uygulanan  | [ ]  |
| 4.4 Hareket eden tehlikeli parçalara karşı koruma.. | [ ]  |
| 2.3 TNV Devreleri…………………………………... | [ ]  | 4.5 Isıl Kurallar…………………………………… | [ ]  |
| 4.6 Mahfazalardaki açıklıklar | [ ]  |
| 2.6 Topraklama ve bağlama ile ilgili önlemler……… | [ ]  | 4.7.1 Yangına Dayanıklılık………………………5.1 Temas Akımı…………………………………. | [ ]  |
| 3.1 Kablolama ve bağlantılar genel…………………. | [ ]  | 5.2 Elektrik Dayanımı……………………………. | [ ]  |
| 6.2 Telekomünikasyon ŞebekelerindenKaynaklanan Aşırı Gerilimden Korunma………… | [ ]  |
| 3.2 Şebeke kaynağına bağlantı……………………… | [ ]  |
|  | [ ]  |  |  |
| **Deney Talebine İlişkin Özel Bilgiler:**  |  |
| **Açıklama:**  |
| **\* Detaylı bilgi için PGM’ye başvurunuz.** |
|  | **Başvuru Sahibi**  | **Kabul Eden** |
| Adı ve SoyadıGörevi/Unvanıİmza |  |  |

Kurum dışı talepler **Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar** kapsamında yürütülür.